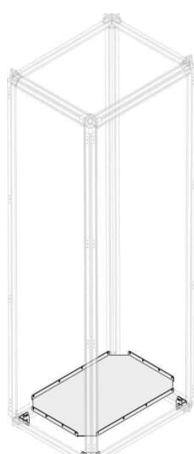


PRODUCT-DETAILS

PBWP5070

KIT BOT.WITH-OUT PLINTH W=500MM

D=700MM



Ogólne informacje

Oznaczenie globalne	PBWP5070
Extended Product Type	PBWP5070
ID Produktu	1STQ007182A0000
Numer EAN	8015646781383
Opis katalogowy	KIT BOT.WITH-OUT PLINTH W=500MM D=700MM
Opis	Kit bottom with-out plinth w=500mm d=700mm: Internal blind bottom for column without plinth - IP40

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	8015646781383
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85381000

Wymiary

Szerokość produktu netto	705 mm
Wysokość produktu netto	505 mm
Głębokość produktu netto	26 mm

Waga produktu netto	5.06 kg
---------------------	---------

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	505 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	45 mm
Długość opakowania (poziom 1)	705 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	5.06 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8015646781383

Normy środowiskowe

Status RoHS	Deklaracje nie wymagane
-------------	-------------------------

Dodatkowe informacje

Materiał	Pickled steel sheet
Typ produktu	Modular boards - System pro E Power
Nazwa produktu	Main Distribution Board
Rodzaj produktu	5P5P15P1515
Remarks	ETIM
Data RoHS	20140108
Funkcja dodatkowa 3	Base complete
Odpowiedni do	Modular boards - System pro E Power
Odpowiedni dla produktów klasy	Main Distribution Boards
Surface Finishing	Pickled steel sheet no gasket

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	1STC803005D0208 1STC803009D0103
Deklaracja zgodności - CE	1STC860111
Informacje środowiskowe	1STC803005D0208 1STC803009D0103
Instrukcje i podręczniki	1STS100029R0001
Dane RoHS	1STC860065

Klasyfikacje

ETIM 4	EC002620 - Component for installation (switchgear cabinet)
ETIM 5	EC002620 - Component for installation (switchgear cabinet)

ETIM 6	EC000721 - Base/base element (switchgear cabinet)
ETIM 7	EC000721 - Base/base element (switchgear cabinet)
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Obudowy rozdzielnic głównych → Modular Boards - System pro E power

